

# 東京エレクトロン

## 2010年3月期 第3四半期 決算説明会

2010年2月9日

### 資料取扱い上の注意

#### 将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

#### 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



東京エレクトロン

# 2010年3月期 第3四半期 決算概要

経理部 部長 佐伯 幸雄

2010年2月9日



東京エレクトロン

## 2010年3月期 第3四半期決算(連結) 当第3四半期の業績

(単位:億円)

	3Q			1Q-3Q 累計		
	FY09	FY10	対前年増減	FY09	FY10	対前年増減
売上高	1,010	1,142	13.1%	4,023	2,681	-33.3%
SPE	578	765	32.3%	2,665	1,586	-40.5%
FPD/PVE	203	166	-18.1%	605	474	-21.7%
EC/CN	228	210	-7.9%	749	618	-17.5%
その他	0	0	14.2%	2	2	0.4%
売上総利益	271 (26.8%)	322 (28.2%)	18.9%	1,181 (29.4%)	631 (23.5%)	-46.6%
販管費	291	267	-8.3%	938	792	-15.6%
営業利益	-20 (-2.0%)	55 (4.8%)	75億円	242 (6.0%)	-160 (-6.0%)	-403億円
経常利益	-0	65	66億円	288	-126	-414億円
税前利益	-84	37	122億円	201	-225	-427億円
当期純利益	-76	-0	76億円	96	-162	-258億円

### 半導体製造装置の売上増加により、第3四半期は営業黒字に転換

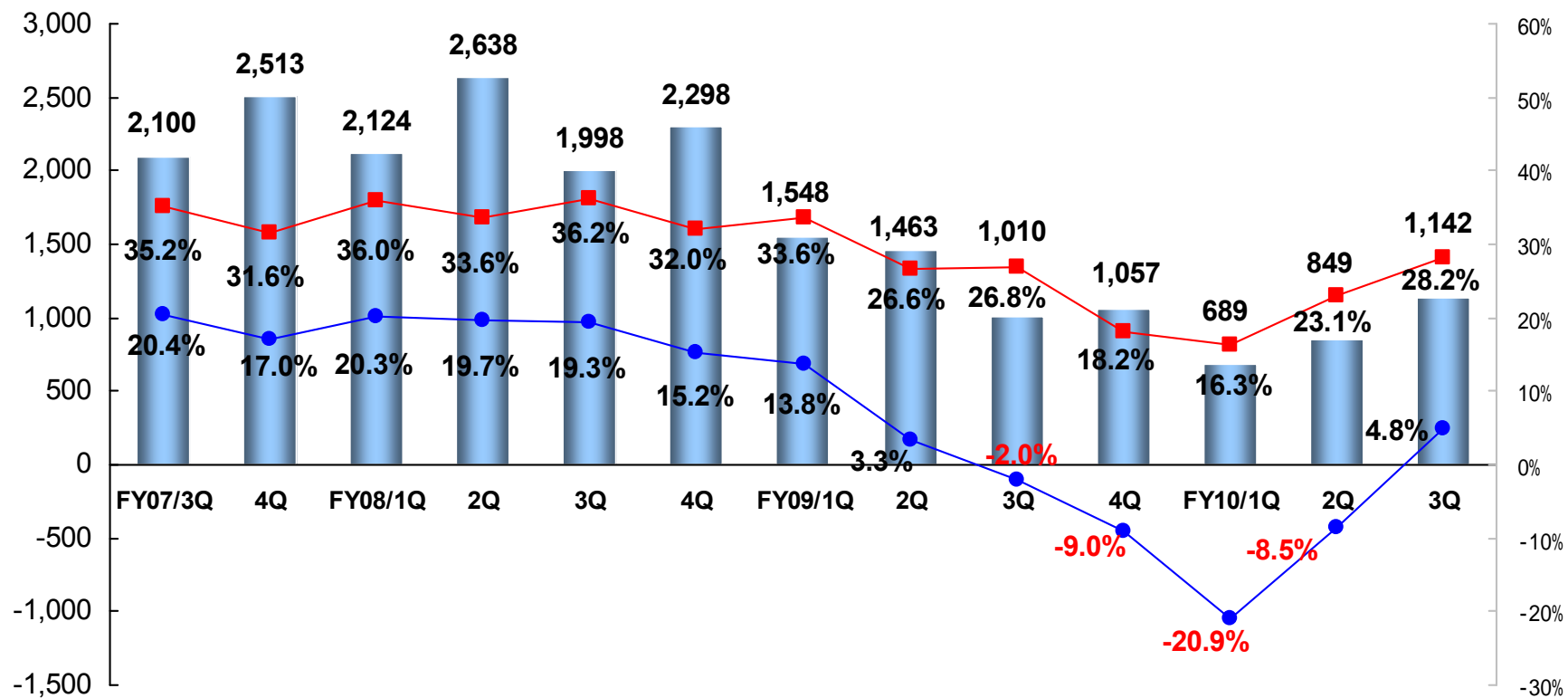
当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク
2. ( )内は利益率、単位は%
3. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています



# 売上・利益率推移

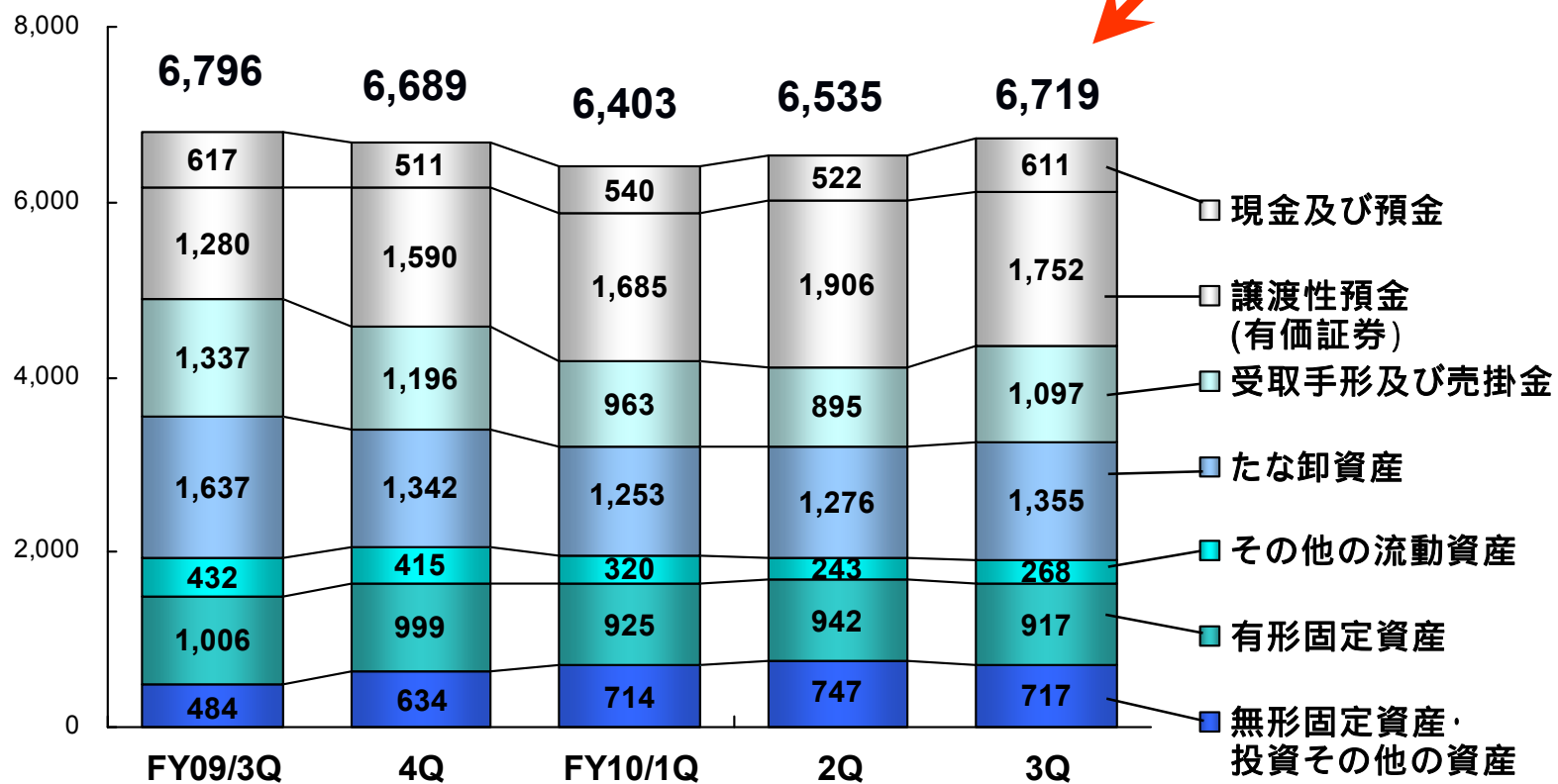
(単位: 億円)



## 2010年3月期 第3四半期決算(連結)

# 資産

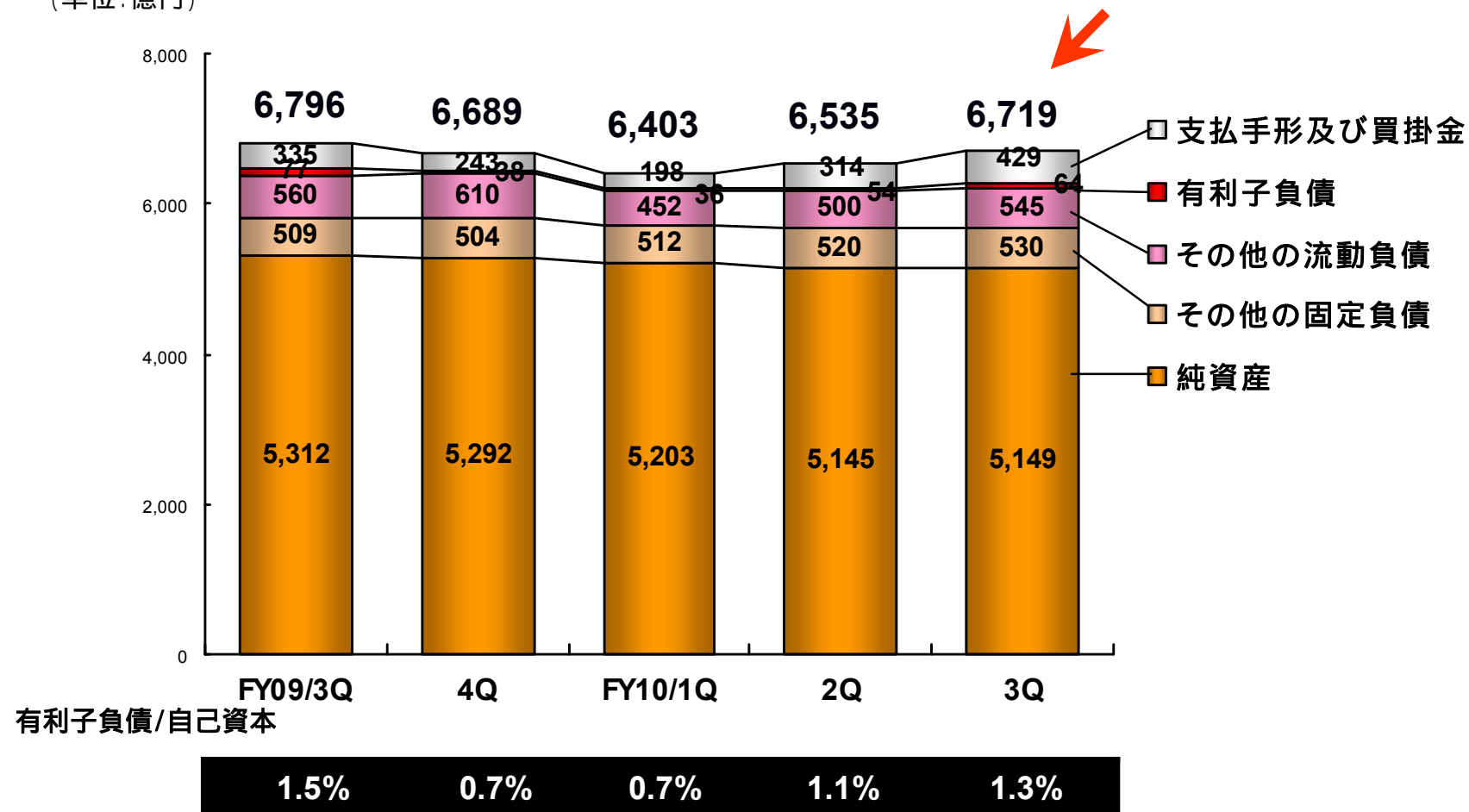
(単位:億円)



## 2010年3月期 第3四半期決算(連結)

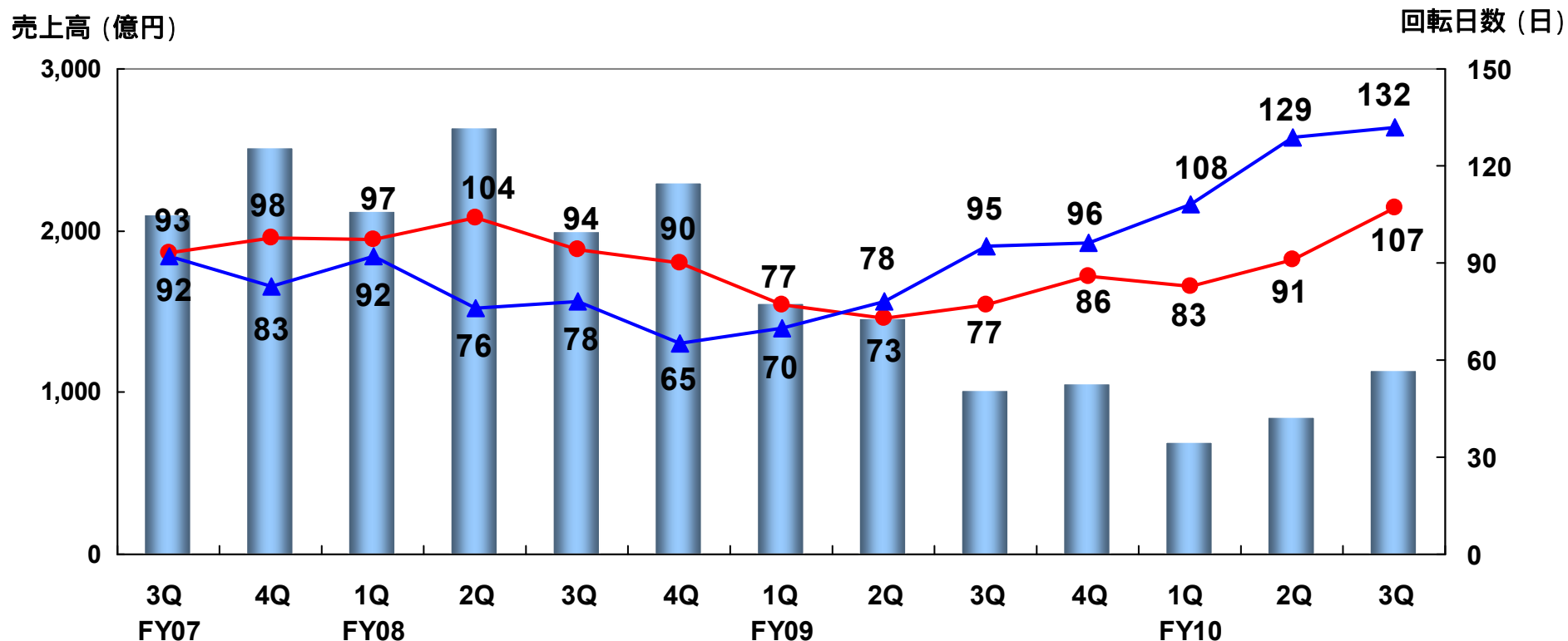
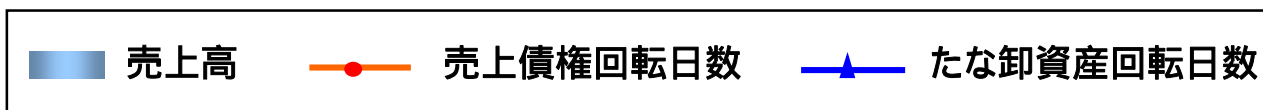
# 負債・純資産

(単位:億円)



\*自己資本 = 純資産 - (新株予約権+少数株主持分)

# たな卸資産・売上債権の回転日数



\*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365



## 2010年3月期 第3四半期決算(連結)

# キャッシュ・フロー



(単位:億円)

		2009年3月期 第3四半期累計	2010年3月期 第3四半期累計	2009年3月期 12ヶ月
営業活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		509	348	810
	税金等調整前当期純利益	201	225	96
	減価償却費	166	149	230
	仕入債務、売上債権、棚卸資産の増減	587	266	937
	その他	446	158	454
投資活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		1,328	26	1,606
	設備投資等	127	96	177
	その他(3ヶ月超の預金への預入等)	1,201	122	1,428
財務活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		420	10	460
	有利子負債の増加(▲:減少)	282	26	322
	配当金	134	14	134
	その他	3	1	3
現金及び現金同等物に係る換算差額		14	3	20
現金及び現金同等物の増加額(▲:減少)		1,253	389	1,276
現金及び現金同等物の期首残高		1,934	658	1,934
現金及び現金同等物の期末残高		681	1,048	658
(ご参考)現預金及び譲渡性預金の期末残高		1,897	2,363	2,101



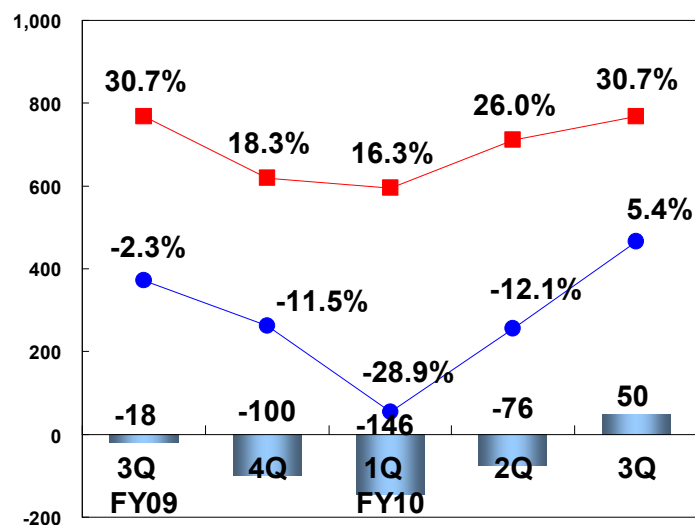


# 事業の種類別セグメント情報

## 産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、  
太陽電池製造装置、その他)

(単位:億円)

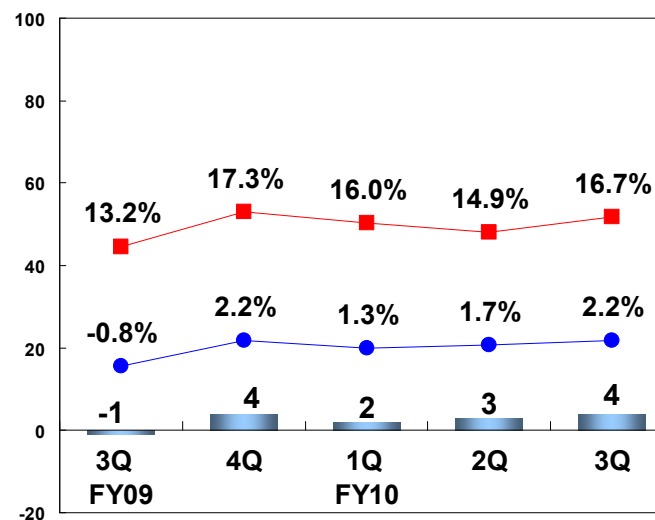


■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

## 電子部品・情報通信機器

(半導体製品、その他電子部品、  
コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア)

(単位:億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 ■ 売上総利益率

\*セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



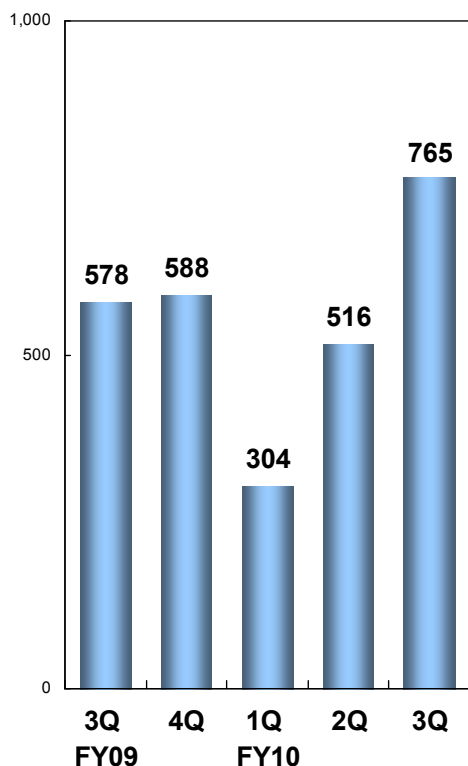
# 2010年3月期 第3四半期決算(連結)

## 部門別売上高

### SPE部門

(半導体製造装置)

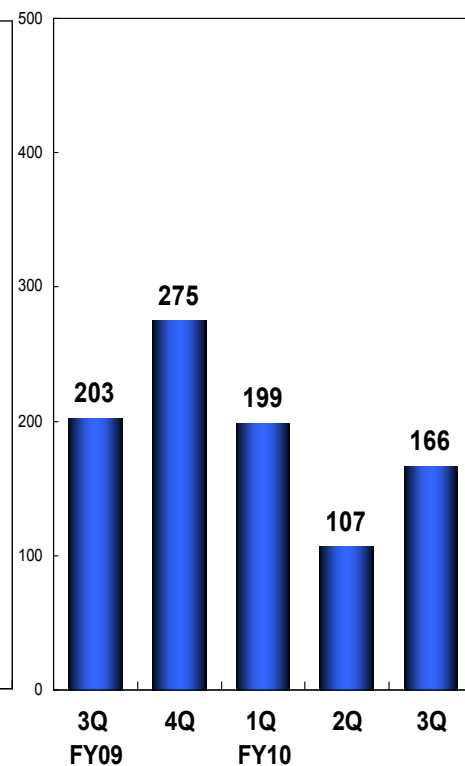
(単位:億円)



### FPD/PVE部門

(FPD製造装置/  
太陽電池製造装置)

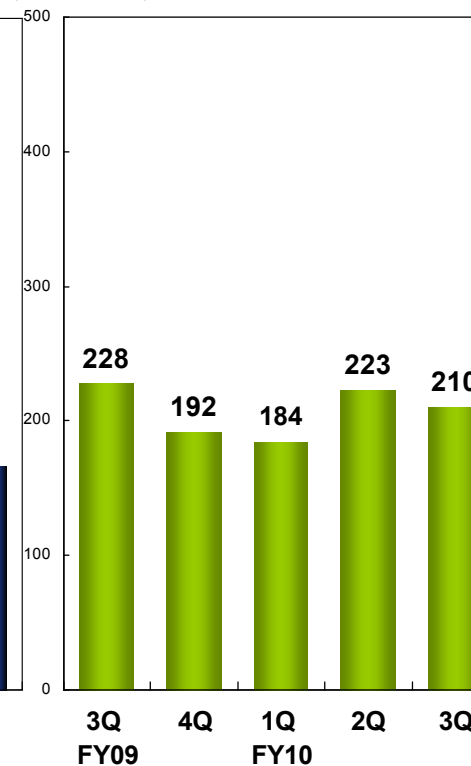
(単位:億円)



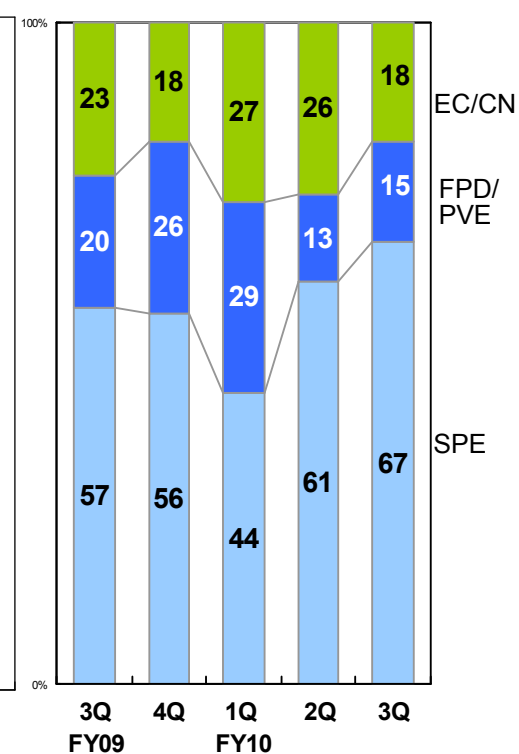
### EC/CN部門

(電子部品・情報通信機器)

(単位:億円)



### 部門別構成比



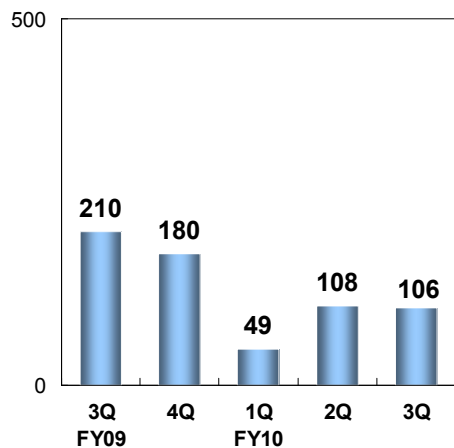
\*上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります(FY10/3Q売上高 0.6億円)。



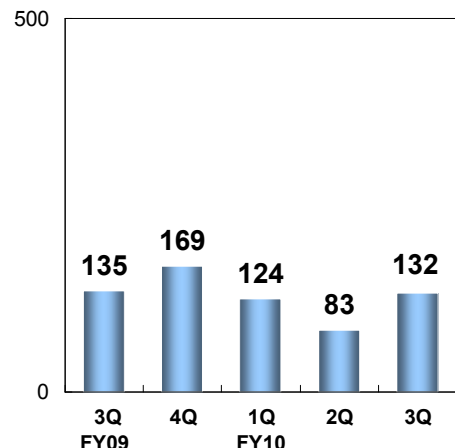
# SPE部門地域別売上高

(単位:億円)

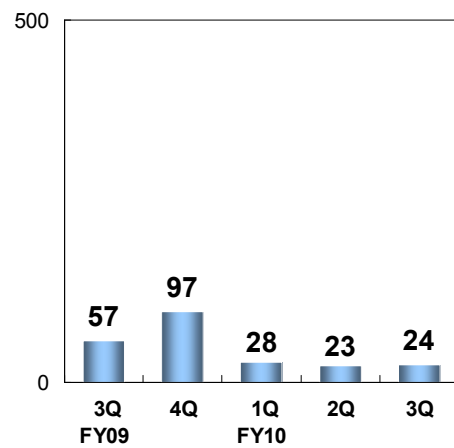
日本



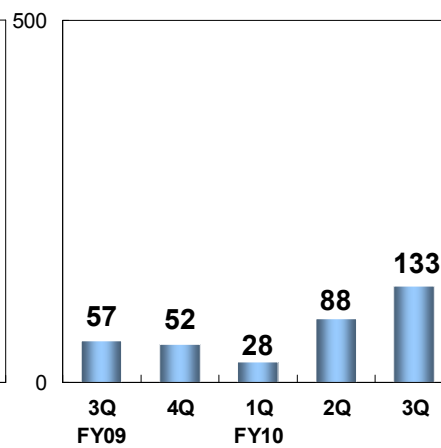
米国



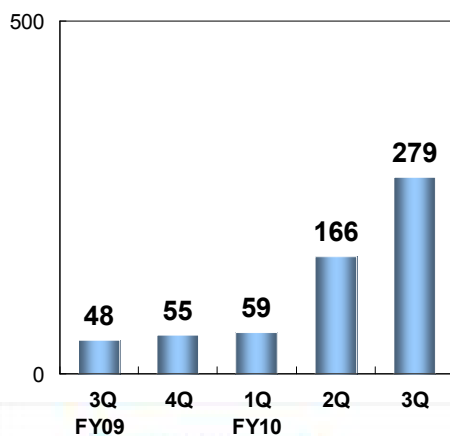
欧州



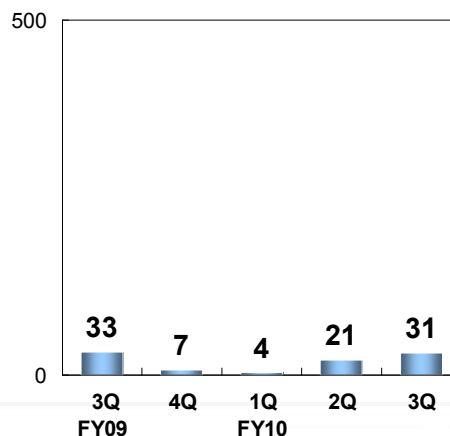
韓国



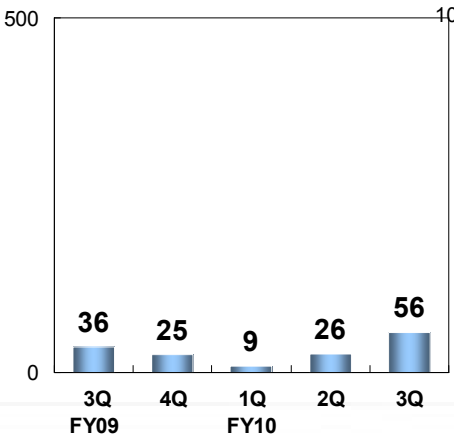
台湾



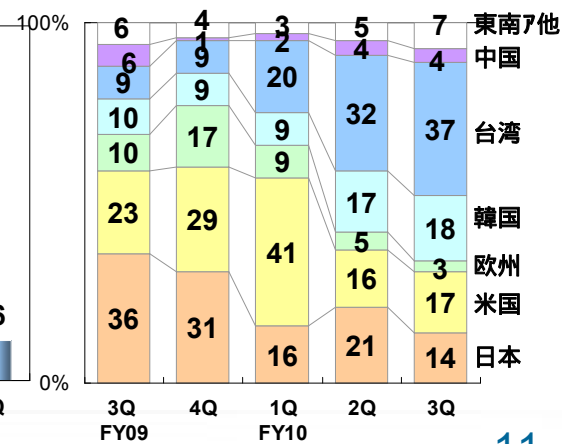
中国



東南アジア



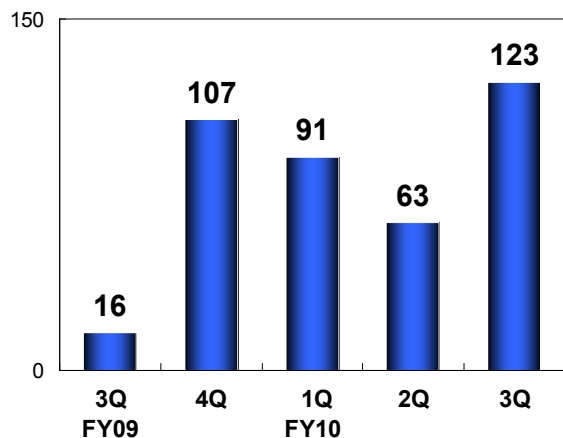
地域別構成比



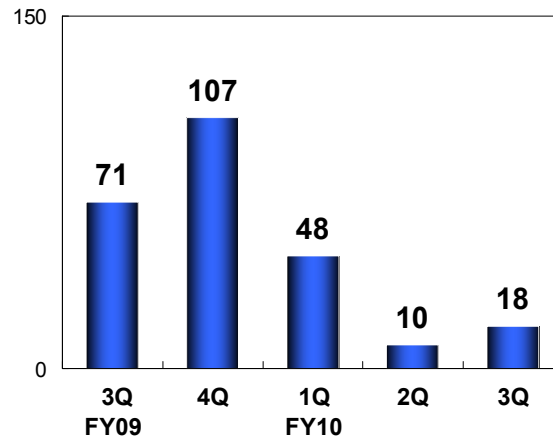
# FPD/PVE部門地域別売上高

(単位:億円)

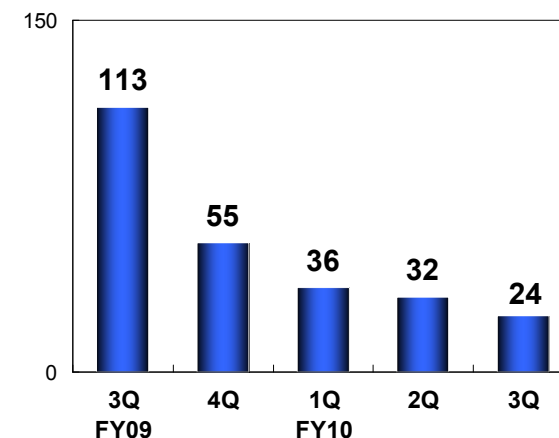
日本



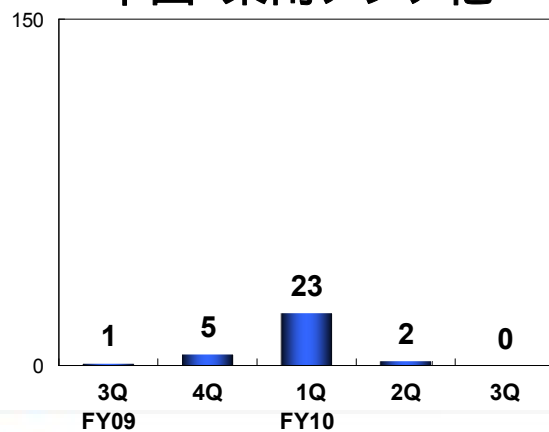
韓国



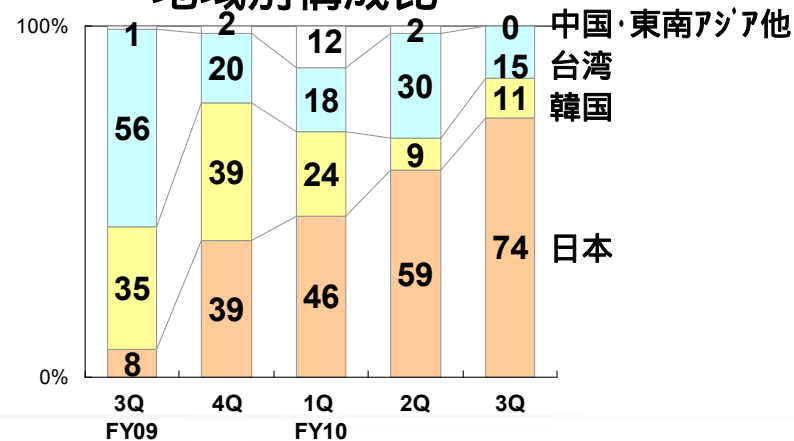
台湾



中国・東南アジア他

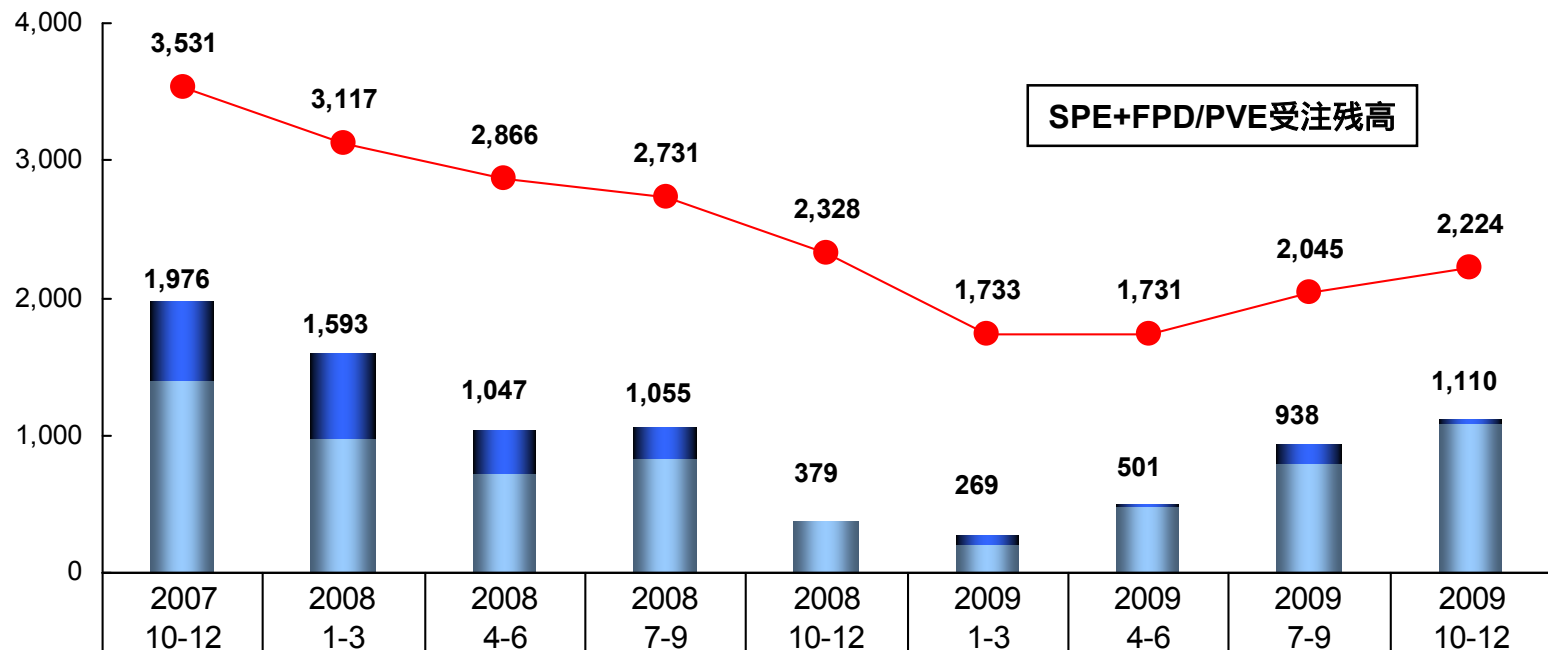


地域別構成比



# 四半期 SPE+FPD/PVE受注額, 受注残高

(単位: 億円)

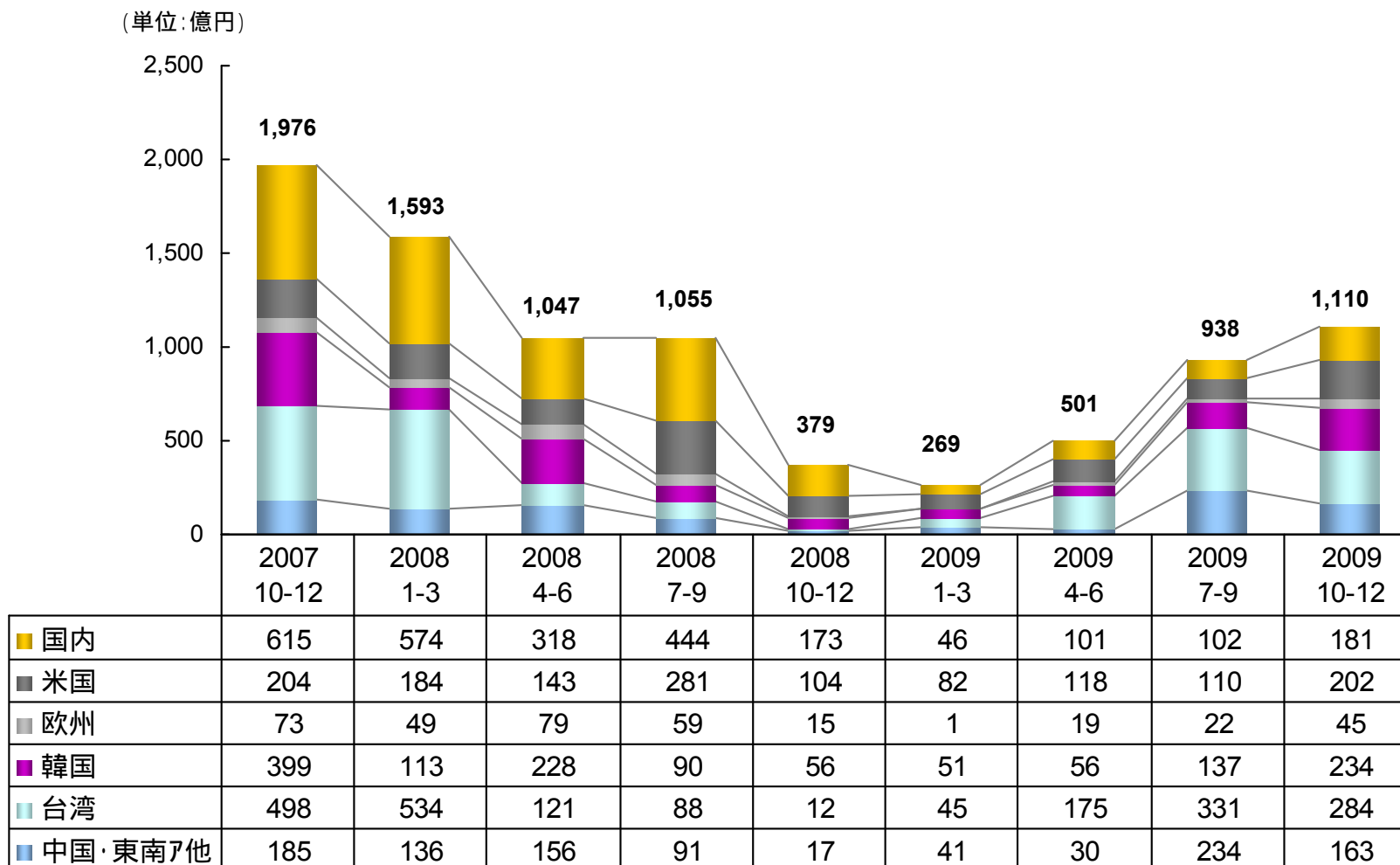


■ FPD/PV製造装置 受注額	573	610	319	217	4	64	14	142	22
■ 半導体製造装置 受注額	1,403	983	727	837	375	204	487	796	1,088
● 受注残高	3,531	3,117	2,866	2,731	2,328	1,733	1,731	2,045	2,224

受注残高内訳	FPD/PVE	803	1,271	1,417	1,406	1,206	995	810	844	700
	SPE	2,727	1,846	1,448	1,325	1,122	737	920	1,200	1,523



# 四半期 地域別 SPE+FPD/PVE受注額



2010年3月期 第3四半期決算(連結)  
**2010年3月期 業績予想**  
**(1月27日修正発表)**

(単位:億円)

	2009年3月期	2010年3月期				通期 対前年 増減率
		上期 (実績)	下期 (修正予想)	通期 (修正予想)	修正額*	
売上高	5,080	1,538	2,562	4,100	+500	-19%
SPE	3,253	821	1,769	2,590	+500	-20%
FPD/PVE	881	307	383	690	0	-22%
EC/CN	942	407	411	818	0	-13%
その他	3	2	0	2	0	-48%
営業利益	147 (2.9)	-216 (-14.0)	76 (3.0)	-140 (-3.4)	+210	-
経常利益	205 (4.0)	-192 (-12.5)	92 (3.6)	-100 (-2.4)	+215	-
特別損益	-109	-70	-30	-100	-30	-
税前利益	96 (1.9)	-262 (-17.1)	62 (-2.4)	-200 (-4.9)	+185	-
当期純利益	75 (1.5)	-161 (-10.5)	-9 (-0.4)	-170 (-4.1)	+100	-

修正額\*: 前回予想(10/30)からの増減

## 半導体製造装置の売上増加に伴い、売上・利益の予想を上方修正

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク
2. ( )内は利益率、単位は%
3. 下期(修正予想)は、通期(修正予想)と上期(実績)の表示単位での差額になります。下期の利益率についても表示単位の金額を元に計算しています。その他の利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。



# 売上高・営業利益・営業利益率推移

